

<AsiaNet> CMD, CSP ASIP(TM) 솔루션 출하량 10억개 돌파

(밀피터스<미 캘리포니아주> AsiaNet=연합뉴스)

이러한 출하량 신기록은 시장의 강력한 수용과 생산능력 확대를 반영하는 것이다

캘리포니아 마이크로 디바이시스(California Micro Devices: CMD) (나스닥: CAMD)는 자사의 모바일 핸드셋용 CSP (Chip Scale Packaged) ASIP(TM) (Application Specific Integrated Passive(TM) 소자 누적 출하량이 19일자로 10억개를 돌파했다고 20일 발표했다. 이 새로운 출하량 신기록은 2004년 12월에 기록했던 종전 기록인 5억개를 훨씬 초과한 것이다. 지난 9월 마감된 분기에 출하된 1억 6천만개 이상의 수치 역시 신기록으로서, 1억 2천만개 이상이 출하됐던 작년 12월 마감 분기의 종전 기록을 돌파했다.

캘리포니아 마이크로 디바이시스 공급망담당 마누엘 H. 미어 부사장은 "우리는 전 세계 모바일 핸드셋용 CSP 제품의 최대 물량 공급업체로 등장했다고 확신한다. 우리가 세운 이 출하량 신기록은 생산량을 급속히 증대시키면서도 최고 수준의 생산품질을 유지하기 위해서 전체 CMD 팀이 공급망 파트너들과 협력하기 위해 노력해 왔음을 증명하는 것이다"라고 말했다.

CSP의 이점

캘리포니아 마이크로 디바이시스는 CSP 기술을 초기부터 채택한 기업인 동시에 집적수동소자를 CSP 포맷에 채택한 최초의 기업이기도 하다. CMD는 시장이 자사의 ASIP 소자들을 강력히 채택한 결과 전력 면에서 우수한 성능을 달성한 것은 물론 콤팩트한 폼팩터와 총소유비용의 상당한 절감을 달성할 수 있었다고 평가하고 있다. ASIP 소자들은 최대 40종의 이산형 소자들을 대체할 수 있기 때문에 고객들은 보드공간을 줄이고, 신뢰성을 높이는 한편, 탁월한 고주파수 성능을 실현하고 전체 솔루션 비용을 줄일 수 있다. 이러한 사실들은 공간이 제약된 모바일 핸드셋과 기타 핸드헬드 제품들을 설계할 때 분명한 이점들이 된다.

제조능력 강화

CMD는 일본의 세이코 엡손(Seiko Epson Corporation)과 웨이퍼 공급계약을 타결함으로써 예상되는 수요증가를 지원하기 위해서 파운드리 자원을 확대한다고 최근 발표했다 (2005년 9월 26일자 보도자료 참조). 이 계약은 중국의 ASMC (Advanced Semiconductor Manufacturing Corporation)와 일본의 산요 (SANYO)와 체결한 기존 파운드리 계약에 뒤이은 것이다.

캘리포니아 마이크로 디바이시스 회사설명

캘리포니아 마이크로 디바이시스(California Micro Devices Corporation)는 모바일 핸드셋, 개인용 컴퓨터 및 디지털 가전제품 시장에 특정용도 아날로그 반도체 제품들을 공급하는 주요 기업이다. 본사가 제공하는 주요 제품들은 ASIP(TM) (Application Specific Integrated Passive)(TM) 소자와 특정 고급 혼합신호용 집적회로(IC)를 포함하고 있다. 본사와 제품에 관한 자세한 정보는 웹사이트 www.calmicro.com 을 통해 조회할 수 있다.

본 보도자료에 포함된 모든 내용 중 역사적 사실이 아닌 내용들은 1995년 증권인사소송개혁법 중 면책조항의 향후예상설명에 해당한다. 본 향후예상설명에 장래의 실적이나 일을 보장하는 것은 아니다. 그 대신 본 향후예상설명에 현재의 기대치, 추산, 믿음, 추정 및 목표와 목적을 기초로 한 것으로, 예측하기 어려운

불확실성들을 내포하고 있다. 따라서, 당사의 실제적 결과는 본 향후예상설명 내용과는 실질적으로 다를 수도 있다. 이러한 향후예상설명은 때때로 여기에서 사용되는 할 것이다, 할 생각이다, 기대한다, 할 계획이다, 믿는다, 예상한다, 추정한다와 같은 단어들을 통해서 확인될 수 있다. 본 보도자료에 기술된 향후예상설명에는 당사가 판매량을 계속 증가시킬 것이라는 암시가 포함돼 있다. 본 향후예상설명은 장래에 대한 당사의 추정과 평가를 기초로 한 것으로, 이것은 사실이거나 사실이 아닌 것으로 판명될 수도 있으며, 당사 고객들의 제품수요가 꾸준히 증가하거나, 고객들이 그들의 대량생산제품에 당사 경쟁사들의 소자 대신에 당사의 소자들을 설계에 이용하거나, 당사가 새로운 소자들을 소개해 기기의 원가를 인하함으로써 당사의 가격을 매력적으로 만드는데 성공하느냐의 여부를 포함해서, 다수의 위험과 불확실성들은 물론, 당사가 증권거래위원회에 제출한 Form 8K, 10K 및 10Q 보고서에서 상술한 그 밖의 위험요소들을 포함하고 있으며 또한 이러한 요소들에만 국한하는 것은 아니다. 이러한 위험과 그 밖의 위험들로 인해서 당사의 실제적 미래 실적은 위에서 언급한 내용과 실질적으로 다른 결과를 가져올 수도 있다. 본 향후예상설명에는 발표 당일만을 대변하는 것이며, 당사는 법률에 의거해 새로운 정보나 장래의 일 또는 그 밖의 결과로 인해 본 향후예상설명을 공개적으로 수정할 어떤 의무도 지지 않는다.

주의사항: ASIP(TM), Application Specific Integrated Passive(TM), Centurion(TM), PicoGuard(TM) 및 Praetorian(TM)은 California Micro Devices 의 상표이다. 그 밖의 모든 상표는 각 해당 소유주들의 재산이다.

자료제공: California Micro Devices Corporation

연락처: Richard Haas of California Micro Devices Corporation,
+1-408-934-3108, or
richardh@calmicro.com

Web site: <http://www.calmicro.com> (끝)